

# ICパッケージ基板レポート2015

◆価格(税別): 110,000円、CDは+20,000円  
◆体裁:A4版×122頁 ◆発刊日:2015年6月17日

## ◆◆◆調査のポイント◆◆◆

### ICパッケージ基板の市場動向

- 層数・用途別ICパッケージ基板の市場規模推移・予測(2012-2020年)
- 主要ICパッケージ基板メーカーの販売状況(2014年)

マーケットセグメント			対象企業	
CSP用	2-3層	DRAM用	BOC基板	イースタン、イビデン、新光電気工業、 京セラサーキットソリューションズ、凸版印刷、 大昌電子工業、日本サーキット工業、 日本特殊陶業、日立化成工業、 ASE Material, Kinsus Interconnect Technology, Nan Ya Printed Circuit Board, Unimicron Technology, Daeduck Electronics, LG Innotek, Samsung Electro-Mechanics Simmtech
			MSAP基板	
			サブトラ基板	
			コアレス基板	
	Flash Memory用基板			
Logic IC & その他				
4層基板				
ビルドアップ基板				
BGA用	2層基板			
	4層基板			
	ビルドアップ基板			

- 売上ランキング
- ICパッケージ基板メーカー生産能力一覧
- 主要用途別動向(DRAM, Flash Memory, モバイル用CPU/AP等のロジックIC)
- 主要パッケージ基板別技術・市場動向
- 主要ICパッケージ基板メーカー12社の事例研究

株式会社 ジャパンマーケティングサーベイ

〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-10-14 サンライズ橋ビル

Tel:03-5641-2871 Fax:03-5641-0528

# ◆目次◆

## 第1章 総論

ICパッケージの市場規模予測	2
ICパッケージ基板のマーケットセグメント	4
ICパッケージ基板の市場概要	5
ロジックIC他向けCSP基板の概要	7
ロジックIC他向けCSP基板の市場動向	8
DRAM用CSP基板の概要	9
DRAM用CSP基板の市場動向	10
Flash Memory用CSP基板の概要	11
Flash Memory用CSP基板の市場動向	12
BGA基板の動向	13
主要ICパッケージ基板メーカーの販売規模推移	15
主要企業動向	16
主要企業の生産能力	22

## 第2章 ICパッケージ基板の市場動向

### I ICパッケージ基板の市場規模予測

ICパッケージ基板の市場規模予測(BGA/CSP別)	28
ICパッケージ基板の市場規模予測(層数別)	30
市場規模予測(BGA基板の層数別)	32
市場規模予測(CSP基板のIC別)	34
市場規模予測(ロジックIC他向けCSP基板の層数別)	36
市場規模予測(メモリIC向けCSP基板の層数別)	38

### II ICパッケージ基板のメーカー別シェア

主要企業販売実績(ICパッケージ基板全体/2014年)	43
主要企業販売実績(BGA基板/2014年)	47
主要企業販売実績(CSP基板/2014年)	51
主要企業販売実績(ロジックIC用CSP基板/2014年)	54
主要企業販売実績(メモリIC用CSP基板/2014年)	58
主要企業販売実績(DRAM用CSP基板/2014年)	60
主要企業販売実績(Flash Memory用CSP基板/2014年)	67

## 第3章 ICパッケージ基板メーカーの事例研究

### I 日本メーカー

株式会社イースタン	71
イビデン株式会社	76
京セラサーキットソリューションズ株式会社	81
新光電気工業株式会社	85
凸版印刷株式会社	89
日本サーキット工業株式会社	93

### II 海外メーカー

Daeduck Electronics Co., Ltd.	98
Kinsus Interconnect Technology Corp.	101
Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	105
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.	109
Simmtech Co., Ltd.	114
Unimicron Technology Corp.	119

## 申し込み要項

### □支払方法

調査レポートのお支払いにつきましては、申し込み時に請求書を発行させて頂き、原則として請求日の翌月末日まで一括前払いにてお支払い頂くものとします。

### □調査レポートの取り扱いについて

申し込み企業における調査報告書のデータのご利用は、ご契約頂いた同一法人内にその利用範囲を限定させて頂きます。また、第三者への譲渡、複写を禁止させていただきます。

### □納品形態

ハードコピー1部、CD-R1枚

※付属のオプションCD送付に伴い、NDA契約書にご署名・ご捺印お願い申し上げます。

## 調査レポート申込書

平成 年 月 日

株式会社 ジャパンマーケティングサーベイ 行 (fax:0120-052-807)

### ICパッケージ基板レポート2015

企業名			
申込責任者		役職・所属	
連絡担当者		役職・所属	
TEL		FAX	
所在地	〒(      -      )		
Email Address			
価格(税別)	□レポート+CD(13万円) □レポートのみ(11万円) ※ご希望のいずれかをチェックお願いいたします。		
特記事項	□上記の「調査レポートの取り扱いについて」に同意します。 ※チェックをお願いいたします。		

連絡事項：